



P. C. B LAYOUT

Poles	Dimensions mm.		
	A	B	C
2	2.50	7.50	1.0
3	5.00	10.00	1.2
4	7.50	12.50	2.0
5	10.00	15.00	2.0
6	12.50	17.50	8.6
7	15.00	20.00	11.1
8	17.50	22.50	13.6
9	20.00	25.00	16.1
10	22.50	27.50	18.6
11	25.00	30.00	21.1
12	27.50	32.50	23.6
13	30.00	35.00	26.1
14	32.50	37.50	28.6
15	35.00	40.00	31.1
16	37.50	42.50	33.6
17	40.00	45.00	36.1
18	42.50	47.50	38.6
19	45.00	50.00	41.1
20	47.50	52.50	43.6

2	Wafer 针	Brass Tin 黄铜镀锡	N		
1	Housing 基座	PA66 (UL94V-0)	1	White (白色)	
序号	图号	名称	材料	数量	附注

凱帛企業有限公司 KABOE ENTERPRISE CO.,LTD.		
Name Pitch:2.5mm Wafer DIP V/T TYPE		
Drawing No. WF-2.5-2028-xx01N		
APPD	-HK--	D-R
General Tolerances : -x.xx± x.x±	Unit : mm	Scale : ROM